Produktdatenblatt **Technische Daten**

BMEP582040S

processor module M580 Safety SIL3 - Level 2 -Remote

EAN Code: 3606489705480





Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon M580	— <u>i</u>
Produkt oder Komponententyp	Prozessormodul	— d

Zusatzmerkmale		
Anzahl von Racks	4	
Local I/O processor capacity (discrete)	2048 E/A	
Local I/O processor capacity (analog)	512 E/A	
Number of application specific channel (local rack)	72	
Anwendungspezifischer E/A	Serielle Schnittstelle Zähler Genaue Zeitstempelung HART Motion Control SSI-Encoder	i
Prüfungen	Prozesssteuerung Safety control	
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise	
Integrierte Schnittstellen	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk USB Typ Mini-B	
Anzahl entfernter E/A-Stationen	8 - 2 Einbaugehäuse pro Spannungsabfall, remote	
Anzahl verteilter Geräte	64	:
Number of CIP safety IO devices	16	
Kommunikationsmodulprozessor	2 Ethernet-Kommunikationsmodul 8 AS-Interface-Modul	
Kommunikationsdienst	DIO-Scanner RIO-Scanner	:
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 8 MB für program process	

	Integriert RAM, 768 kB für data process Integriert RAM, 2 MB für program safety Integriert RAM, 512 kB für data safety
Anwendungsstruktur	128 Ereignis-Tasks 2 Hilfs-Tasks 1 zyklisch/periodische Master Task 1 periodische Fast Task 1 periodic safe task
Anzahl der Anweisungen pro ms	7,5 Kinst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch 10 Kinst/ms 100 % boolesch
Leistungsaufnahme	295 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	763800 H
Beschriftung	CE

Montage

Vibrationsfestigkeit Stoßfestigkeit Umgebungstemperatur bei Betrieb Umgebungstemperatur bei Lagerung Aufstellungshöhe Relative Feuchtigkeit Schutzart (IP)	3 gn 15 gn -2560 °C -4085 °C 02000 m 20005000 m mit 595 % bei 55 °C ohne Kondensation IP20 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Umgebungstemperatur bei Betrieb Umgebungstemperatur bei Lagerung Aufstellungshöhe Relative Feuchtigkeit Schutzart (IP)	-2560 °C -4085 °C 02000 m 20005000 m mit 595 % bei 55 °C ohne Kondensation IP20 UL 61010-2-201
Umgebungstemperatur bei Lagerung Aufstellungshöhe Relative Feuchtigkeit Schutzart (IP)	-4085 °C 02000 m 20005000 m mit 595 % bei 55 °C ohne Kondensation IP20 UL 61010-2-201
Aufstellungshöhe Relative Feuchtigkeit Schutzart (IP)	02000 m 20005000 m mit 595 % bei 55 °C ohne Kondensation IP20 UL 61010-2-201
Relative Feuchtigkeit Schutzart (IP)	20005000 m mit 595 % bei 55 °C ohne Kondensation IP20 UL 61010-2-201
Schutzart (IP)	IP20 UL 61010-2-201
	UL 61010-2-201
N.I.	
Normen	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61000-6-5 IEC 61850-3
Schutzbehandlung	Conformal coating
Umgebungsbedingungen	Gas resistant class Gx Gas resistant class 3C4 Staubbeständig class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant Stufe 2 Mold growth resistant class 3B2 Fungal spore resistant class 3B2
Produktzertifizierungen	EAC Handelsmarine UL CE CSA RCM TÜV
Sicherheitsniveau	PL = e SIL 3
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
Status-LED	1 LED (grün)Prozessor in Betrieb (RUN): 1 LED (rot)Prozessor- oder Systemfehler (ERR): 1 LED (rot)I/O Modulfehler (I/O): 1 LED (grün)Downloadvorgang aktiv (DL): 1 LED (grün)Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP): 1 LED (grün/rot)ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen): 1 LED (grün/rot)Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus): 1 LED (grün)processor in safety mode (SRUN): 1 LED (grün)processor in maintenance mode (SMOD): 1 LED (rot)E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO):
Produktgewicht	0,849 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

EU-RoHS-Deklaration

Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

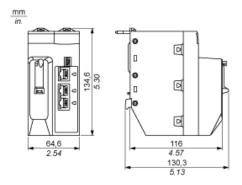
Vertragliche Gewährleistung

Garantie

Produktdatenblatt Maßzeichnungen

BMEP582040S

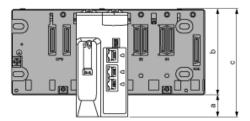
Nur CPU-Module



Produktdatenblatt Maßzeichnungen

BMEP582040S

Auf Racks montierte Module

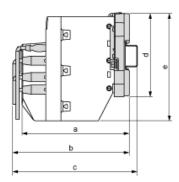


- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.)Ethernet-Rack bie Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

Produktdatenblatt Maßzeichnungen

BMEP582040S

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.) a:

b:

C:

Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)

Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)

Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.) d:

Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.) e: